

证券代码：002384

证券简称：东山精密

苏州东山精密制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-06-17

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（机构投资者会议）
参与单位名称及人员姓名	摩根基金、招银理财、银河基金、兴业基金、申万金创、汇丰晋信、富国基金、中庚基金、工银瑞信、平安资管、博时基金、煜德投资、长信基金、国投瑞银、华泰保险、申万研究所
时间	2026年6月17日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 冒小燕 投关总监 熊丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、索尔思收购事项进展情况如何？</p> <p>回复：索尔思收购事项已基本完成，公司已依法合规的完成本次交易全部对价的支付。根据《企业会计准则》相关规定，索尔思光电已经符合并表条件，并已纳入本公司合并报表范围。剩余交割手续正在按所在法律辖区要求有序办理中。</p> <p>2、公司光模块产品结构出现了哪些变化？</p> <p>回复：随着 AI 行业的迅猛发展，光模块产品结构发生变化，高规格的产品需求量上升。</p> <p>3、公司 12 亿美元的投资规模主要用途是什么。</p> <p>回复：公司 12 亿美元主要用于光芯片和光模块的产能扩建，以提升整体产能规模，满足行业及下游客户的需求。</p>

4、公司未来光芯片产能的产品结构比例如何规划？不同产品的应用场景是什么？

回复：公司根据市场的情况，将会适时对未来光芯片产能结构做出规划和调整。公司具备硅光 CW 激光芯片研发能力，目前已与外部硅光企业开展合作并布局自研硅光模块产品，后续技术方案坚持 EML 与硅光并行，多元布局应对光互联技术迭代，持续夯实技术竞争力，兼顾新兴赛道与传统业务。

5、公司核心生产设备的依赖情况及国产化进度如何？

回复：公司目前外延生产设备 MOCVD 主要依赖进口。同时，公司会持续关注国内设备厂商的技术突破。

6、DSP 芯片和磷化铟衬底采取了哪些供应链保障措施？

回复：公司已锁定未来一段时间的核心物料的储备，同时也会积极关注国内的供应商，保障供应链安全。

7、光芯片业务当前盈利水平如何，后续盈利空间怎样？

回复：目前光芯片业务相关利润水平符合预期，随着产能持续爬坡、良率提升，盈利空间会进一步提升。

8、公司传统 PCB 业务的价值及利润贡献情况如何？

回答：公司传统 PCB 业务发展成熟，能够为公司整体经营提供稳定的利润与现金流，是公司稳健经营的重要基石。

9、公司港股 IPO 的最新进展如何？

回复：公司港股上市申请各项工作正稳步、有序推进，目前处于中国证监会备案等待阶段。

附件清单(如有)	无
日期	2026-6-17